

浙江天振科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合 授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司业务发展的需要，2023 年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过 30 亿元综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

公司拟授权公司董事长方庆华先生在上述额度范围内代表公司与有关银行处理相关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。

申请授信及授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、对公司的影响

本次向银行等金融机构申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和快速发展的需要，促进公司及子公司的持续稳定发展。目前公司信誉及经营状况良

好，具备较好的偿债能力，为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日